



中国北京国际科技产业博览会组委会

THE ORGANIZING COMMITTEE OF CHINA BEIJING INTERNATIONAL HIGH-TECH EXPO

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

The 21st China Beijing International High-Tech Expo

主办单位：

中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国国家知识产权局
中国国际贸易促进委员会 北京市人民政府

支持单位：

中华人民共和国教育部 中华人民共和国工信部
中华人民共和国商务部 国务院国有资产监督管理委员会
中国中央电视台

顾问单位：

中国科学院 中国企业联合会
中国工程院 中国科学技术协会
国家海洋局 中国全国归国华侨联合会

承办单位：

北京市贸促会 北京当代联合国际会展有限公司

科博会简介

中国北京国际科技产业博览会（简称“科博会”）是经国务院批准，由科技部、国家知识产权局、中国贸促会和北京市人民政府共同主办，北京市贸促会承办，一年一届的大型国家级国际科技交流与合作的盛会。

科博会创办于 1998 年，当时定名为“中国北京高新技术产业国际周”，从 2002 年第五届起正式更名为科博会，迄今已连续举办 20 届，逐步打造成集综合活动、展览、论坛会议、推介交易、网上展示推介“五位一体”的活动架构，成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动。据不完全统计，先后有 100 多个国家和地区的 981 个境外政府和科技经贸代表团组参加科博会，有 3 万多家高新技术企业和科研院所推出最新技术成果，参与科博会的各界人士累计达到 500 余万人次；先后共举办 208 个专题近千场次高层论坛和专项交流活动，境

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

内外知名科学家、经济学家、著名企业首脑到会演讲 5074 人次；举办涉及国内外投资合作、技术贸易、城市发展重点项目等经贸洽谈活动 205 场，参加中外客商 11 万余人次，签署合同、协议、意向 5208 个，总金额 8432.22 亿元人民币。科博会的成功举办，为促进产学研用融合贯通提供了务实链接，为新动能成长和传统动能改造提升提供了技术示范，为深化国际产能合作、拓展科技创新空间提供了重要平台。

参展指南

一、 时间、地点

1. 展出时间：2018 年 05 月 17 日—20 日
2. 布展时间：2018 年 05 月 15 日—16 日
3. 展览地点：中国国际展览中心（老展场全馆）
4. 展览规模：6 万余平方米

二、 相关活动

1. 开幕式暨主题报告会
2. 党和国家领导人参观展览专场；
3. 产品发布/推介会；
4. 项目发布与采购专场；
5. 优秀项目评选活动。
6. 国际电子技术论坛。
7. 网络信息技术研讨会
8. 教育装备与学校对接会
9. 机器人技术论坛
10. 3D 打印大会
11. 物联网技术与应用论坛
12. 国际金融论坛
13. VR/AR 大型体验活动

三、 科博会优势

经过二十年的培育和发展，科博会已经成为一个具有广泛国际影响力的综合性科技盛会，成为中国与世界各国进行科技交流合作的重要平台，成为我国科技经贸领域最具代表性和权威性的重大国际博览会之一。在展示国内外最新科技成果，传播前沿思想理念，促进科技交流合作等方面发挥了积极作用。

1. **顶级的年度例展：**经国务院批准，由八部委联合主办，党中央、全国人大、国务院、全国政协、中央军委、有关部委领导多次莅临科博会参观。

2. **综合性科技盛会：**第二十届科博会举办了 15 场推介洽谈，12 场专业论坛、多场说明会。这些内容丰富而理性务实的招商推介活动和寻求产业合作的专业活动，成果显著，促成签署科技合作、技术成果交易项目 312 个，协议总金额

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

960 亿元人民币。

3. **一流的商业平台**：第二十届科博会吸引国内外观众达 23 万人次，来自 9 个国际组织和 37 多个国家和地区的 80 多个境外代表团组，全国 32 个省区市、计划单列市政府代表团参加科博会，2000 余家跨国公司、国内行业领军企业、大型骨干企业集团以及高成长性中小型企业参展；

4. **强大的媒体宣传**：新华社、人民日报、中央电视台、美联社、路透社等 280 余家国内外主流媒体跟踪报道。

5. **搭平台，聚商机，论发展，促合作**

四、 参展区域：

1、消费电子

- VR/AR 相关产品
- 数码产品
- 汽车电子产品
- 云计算与技术应用
- 智能家居
- 智能家电与电器
- 智能手机、苹果周边产品
- 消费类电子产品
- 教育、游戏及电子保健
- 移动智能终端及周边
- 可穿戴式设备
- LED 与照明
- 先进电子制造
- 品牌专区

2、VR/AR 相关产品

- 虚拟现实硬件
- 虚拟现实软件
- 移动智能终端
- VR 周边产品
- 互动娱乐产品
- 投影系统与设备
- 3D 拍摄与扫描
- 教育科研与内容
- 各行业应用解决方案

3、教育装备及网络教育

- 教育教学数字化、信息化
- 网络教育机器人
- 互联网教育及平台
- 教学与校园视听广播网络系统
- 数字教室、数字校园

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

- 教学仪器设备
- 电脑、电教器材
- 实验设备系统
- 科普教育
- 教学软件

4、电子信息与现代通讯

- 网络信息技术及解决方案
- 集成电路和电子元器件
- 电子信息成套产品设备
- 现代通讯设备
- 电力电子器件
- 激光和光电子器件
- 光机电一体化
- 液晶显示
- 因特网与电子商务

5、物联网科技

- 智慧城市、智慧园区
- 智慧物流
- 智慧交通
- 智能家居
- 安防及监测技术
- 智慧照明、智能 LED 照明
- 云计算、云存储
- 传感器、识别技术
- 短距离通信技术与产品
- 管理系统软件
- 物联网示范应用
- 其他物联网元器件

6、机器人科技

- 工业机器人
- 教育机器人
- 服务机器人
- 特种机器人
- 清洁机器人
- 医用机器人
- 检查维护保养机器人、
- 建筑机器人
- 水下机器人
- 机器人组成商

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

—机器人供配商

7、3D 打印技术

- 3D 打印机
- 3D 打印机制造设备
- 3D 打印技术
- 3D 激光设备
- 3D 打印控制设备
- 测量设备
- 逆向工程软件和技术
- 其他快速成型技术
- 相关零部件、辅料
- 3D 打印耗材

8、环境保护和新能源产业

- 环境管理
- 污染控制与减少
- 新材料与新能源
- 化工新材料
- 功能金属材料
- 新型建材
- 光电子材料
- 太阳能热利用
- 节能新技术

9、现代工程与先进制造技术

- 工程及加工机械、微型机械
- 现代出版和印刷设备
- 科学仪器和检测控制设备
- 医疗器械
- 现代城市建设与交通工程

五、 参展费用：

1. A -展台预订

★标准装修展台

3 米 x3 米= 9 平方米， 人民币¥12,800.00 元

租用标准装修展台是最经济有效的参展方式，最小 9 平方米起租，参展商可预订多个展台。

★光地展位（最少 36 平方米）

室内展位：

A 区：人民币¥16,00.00 元 /平方米

B 区：人民币¥12,00.00 元 /平方米

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

第二十一届中国北京国际科技产业博览会

B—产品推介及技术交流会

产品推介及技术交流会是参展商向国内专业人士及客户介绍其先进技术和设备的最佳方式，并且是考察其产品及技术进入中国市场可行性的最行之有效的途径。

每场交流会收费¥4,150.00元人民币，包括提供技术讲座室，协助邀请50名专业人士出席，并提供听众饮料。

展览会期间每天可举办四场交流会（上午和下午各两场）。每场讲座最长可以进行2.5小时（上午09:00-11:30.下午01:30-04:00）。

2. 会刊、广告费用

封面:40000元 封底:20000元 封二:18000元 封三:16000元

彩色整版:6000元

桁架广告 350元/m² 吊带 20000元/展期 墙体广告 260元/m²

通道地标广告 3000元/6个 参观券:10000元/万张 参观证:20000元/展期
礼品袋 15000元/千个

3. 参展程序

1 按要求填写好“参展申请表”并交回展览主办单位。通过传真方式报名参展也可接受。请注意截止日期为2018年4月10日。

2. 收到“参展申请表”后，展览主办单位将向参展公司寄发正式合同一式两份，以待会签。

3. 参展公司需按主办单位发出的形式发票的要求，通过银行电汇展台租金的50%作为预定金（人民币）或一次付清全部款项，以落实展台位置。展台租金的余额部分应不迟于2018年4月1日汇付。

4. 在确认展台后，主办单位将向参展公司寄发《参展商手册》，手册包括展品运输、展台设计搭建、旅行及住宿安排、物品租用和服务员、广告以及签证申请等有关信息。参展商必须按要求填写好手册中的有关表格，并于截止日期前交回主办单位。

5. 只有收到展台预订金后，才能落实所预订的展位。展位分配按“先预订交费，先落实确认”的原则售完为止。

组委会办公室：

展览业务

北京当代联合国际会展有限公司

李文静 13121346338

电话：010-83276119

QQ：2638342269

邮箱：ddgjexpo@sina.cn